

模具清洁胶条半导体清模胶不残留

产品名称	模具清洁胶条半导体清模胶不残留
公司名称	深圳市中村电子材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉南岭村祥云苑C栋303（办公住所）
联系电话	0755-84159031 13603078385

产品详情

应用: 新一代模具清洁胶系列、无需金属引线框架，通过模具直接压合以及加热固化一定的时间，即可达到良好的清洁效果。清模橡胶系列应用于半导体集成电路、半导体分立器件、半导体光电器件的环氧树脂转移成型(Transfer Molding)的塑封工艺，专门清除环氧树脂连续封装在模腔、模面等处产生的影响封装质量的树脂残胶、有机氧化物等污染物。 1.清洗能力强，气味低，离模性好，操作方便； 2.不同尺寸规格胶条，满足不同大小模具要求，节省用量； 3.针对不同树脂（环保料和普通料）和模具（光面和麻面），有不同的类型的清模胶搭配使用方案，提高清模效率